METHOD AND DEVICE FOR FORMING PATTERN IN PERIODIC ARRAY STRUCTURE

Patent number: JP2005099537 Publication date: 2005-04-14 Inventor:

UCHIYAMA SHINGO Applicant: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international: G02B1/02: G02B5/18: G02B6/12: G02B6/13:

> G03F7/20: G03F7/38: H01L21/027: G02B1/00: G02B5/18; G02B6/12; G02B6/13; G03F7/20; G03F7/38; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/38; G02B5/18;

G02B1/02; G02B6/12; G02B6/13; G03F7/20;

H01L21/027

- european:

Application number: JP20030334507 20030926 Priority number(s): JP20030334507 20030926

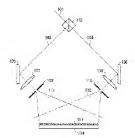
Report a data error here

Abstract of JP2005099537

PROBLEM TO BE SOLVED: To introduce a structural defect by developing a portion in the pattern of the periodic array structure exposed with high precision by an interference

exposure method.

SOLUTION: In the interference exposing method which is implemented by dividing the laser light emitted by one light source into two light waves and making them interfere with each other, a chemically sensitized photosensitizer previously applied on a sample top surface is exposed in the pattern of the periodic array structure, the quantity of heat imparted to the chemically sensitized photosensitizer is given a distribution in heat treatment of PEB after the exposure of the chemically sensitized photosensitizer and before development, and the pattern of only a part given a sufficient quantity of heat in the pattern of the periodic array structure having been exposed is developed. COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(43) 公開日 平成17年4月14日(2005.4.14)

(51) Int.C1.7		F 1						テー	72-1	ド (参)	琴)	
GO2B	5/18	GO2B	5/18	3				2 H	047			
GO2B	1/02	GO2B	1/0	2				2 H	049			
GO2B	6/12	GO3F	7/2) :	505			2 H	096			
GO2B	6/13	HO1L	21/3) :	528			2 H	097			
GO3F	7/20	HO1L	21/3) :	568			5 F	046			
		審査請求 未	請求	請求」	真の数	7	ΟL	(全 1	1 頁)	最終)	頁に続く	
(21) 出願番号		特願2003-334507 (P2003-334507)	(71) 出	願人	0000	0422	6					
(22) 出願日		平成15年9月26日 (2003.9.26)			日本	電信	電話棋	式会社				
					東京	都千	代田区	大手町	二丁目	3番1	号	
			(74) #	理人	1000	8319	4					
					弁理	±	長尾	常明				
			(72) 多	明者	内山	真	吾					
					東京	都千	代田区	大手町	二丁目	3番1	号 日	
		本電信電話株						式会社内				
			Fタ-	- ム (物	考) 2	H047	KAll	LA03	PA22	PA30		
					2	H049	AA25	AA31	AA34	AA48	AA59	
							CA15	CA23	CA28			
					2	H096	AA25	BA01	BA09	FA01	GB02	
							JA03					
							AA03	BA06	CA17	EA01	LA10	
					5	F046	BA08	KA02				

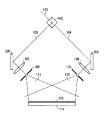
(54) 【発明の名称】周期配列構造のパターン形成方法および形成装置

(57)【要約】

【課題】 干渉霧光法で精度高く露光した周期的配列 構造のパターン中の一部分が現像されるようにして、構 冷欠陥を導入すること。

【解決手段】 ひとつの光潔で発生したレーザ光を2つの光波に方波し互いに干渉させて行う干渉療光法によう。 試料上面に干め途布した化学増密型整光部を周期配列構造のパケーンで露光し、該化学増密型整光部の露光 後現儀前のPBBの熱処理において前記化学増密型感光 羽に与える熱量に分布を持たせ、前迷光された周期配列構造のパケーンの内の充分企業量が与えられた部分のみのパターンが現像されるようにする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

ひとつか実演で発生した略コヒーレントな光を包装の火液に分減し互いに干渉させて行 う干渉電光法により。試料上面に子め途布した化学増率型患光剤を周期配列精造のアメ つて電光し、結化学機を型を光剤の電光後収集前の熱処理において前記化学機を型を光剤 に与える熱量に分布を持たせ、前記電光された周期配列構造のパターンの内の一定温度以 上に加熱された部分のみのパターンが現像されるようにしたことを特徴とする周期配列構 造のパターン形成方法。

【請求項2】

請求項1に記載のパターン形成方法において.

前配憲光後現像前の熱処理は、赤外線ランプあるいは赤外線レーザからの赤外線光により加熱して前配化学増整型張光剤に与える熱量に分布を持たせる処理であることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項3】

請求項1に記載のパターン形成方法において.

前南総憲光後規係前の熱処理は、凹凸形状の加熱プレートの凸部を前記化学増感型感光剤 に接触又は近接させて加熱して前記化学増感型感光剤に与える熱量に分布を持たせる処理 であることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項4】

ひとつの光源で発生した暗コヒーレントな光を複数の光波に分波し互いに干渉させ、試 料の上面に干め途布した化学増感型感光剤を周期配別構造のパターンで露光する干渉露光 手段と、該干渉露光手段により前記パターンで露光なた前記化学都型感光剤を有する 前記試料に対して異なった分布で熱量を与えて前記試料表面に温度分布を形成する加熱手 段とを具備することを特徴とする間期配別構造のパターン形成装置。

【請求項5】

請求項4に記載のパターン形成装置において、

前記加熱手段は、赤外線光を前記化学増感型感光剤に対して部分的に走査する赤外線走 査機構からなることを特徴とするパターン形成装置。

【請求項6】

請求項4に記載のパターン形成装置において、

前記加熱手段は、赤外線光を透過する部分と遮蔽する部分を有し前記化学増速型感光剤 に対面して配置されるマスクと、該マスクに対して前記化学増速型感光剤と反対側から前 記赤外線を一様に照射する赤外線光源とからなることを特徴とするパターン形成装置。

【請求項7】

請求項4に記載のパターン形成装置において、

前記加熱手段は、前記化学増感型感光剤に対面する側が凹凸形状に形成され所定の温度に加熱された加熱プレートからなることを特徴とするパターン形成装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、半導体集積回路やオブトエレクトロニクスの分野、あるいは光通信分野で使 用される平面光波回路、光集積回路 において、フォトニック結晶等の光の波長オーダー のパターン中に欠陥を導入した周期配列構造のパターン形成方法および形成装置に関する ものである。

【背景技術】

[0002]

近年、光の波長よりも小さな周期で活列した周期&列構造のパターンを屈折率の異なる 2つの媒体で形成し、これに構造欠陥部分を作製して光の透過、遮断等を制御するフォト ニック結晶の研究が精力的に行われている。具体的には、フォトニック結晶を利用した光 導液路、フィルタ、レーザ、LEDさどの光機能案下の研究開発である。これらの研究開 発では、周期的な配列構造のパターン中の一部分に構造欠陥を作製する必要がある。現在 では、レチクルを使用した投影露光方式の光露法あるいはマスクを必要としない電子線露 光法などのパターン形成方法を用いてこのような構造のパターンを作製している。半導体 集積回路においてもこれらの露光法を利用してパターン形成をしている。

[0003]

特にフォトニック結晶のような周期性をもつ配列構造のパターンの作製には、現在主として電子線影光法が用いられている。その理由は、現在は設計・作製・評価を一連の流れとしてこれを繰り返して研究を進めている段階であり、マスクを必要としない電子線第光法がパターン創製という点で優れ、かつプロセスが「純矿あるためである。光学素子に使用される電子線鑑光法には、主フィールド、副フィールド、ショットの接続に非常に高い精度が要求されている。単なる電気的な危線の場合と異なり、これらの精度が低いと作製した周期配列構造のパターンの周期性が乱れ、その様果として伝描する光が散乱あるいは反射してしまい、光学素子内での光の伝線提失が大きくなって問題となるからである。

[0004]

このような問題を避けるために、光の波としての性質も利用した2光波干渉露光法を用いて周囲性をもつ起列構造のパターンを形成する方法が適用される場合がある。これは、回折格子あいはグレーティングをどの素子に適用されている場合が多い。2次速干渉業光法では、一般にコヒーレントな光であるレーザ光をビームスフリッタで2つの光波に分波して干渉させるため、非常に周囲性の高い起列構造のパターンと形成することができる。2光波干渉療光に関する様と女職として特計文庫1がある。

【特許文献1】米国特許第5415835号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかし、2光波干渉療法法は周期配列構造のパターンを高積度と作製できる反面、周期 配列構造のパターンの中に一部分だけその周期性が壊れた構造を作製することができない という問題があった。このような構造の例として、フォトニック結晶のように周期性の高 い配列構造でスラブ環波路を挟んだような光導波器構造などがある。

【0006】

本発明の目的は、高精度な周期配列構造のバターンの中の所望領域にその周期性が壊れ た構造的たせることができるようにした周期配列構造のバターン形成方法および形成装置 を掛供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

請求項 LCかかる発明の周期配列構造のパターン形成方法は、ひとつの光源で発生した 第コヒーレントな光を複数の光波に分波し互いに干渉させて行う干渉需光法により、試料 上面に干が途布した化学地感型感光剤を周期配列構造のパターンで露光し、旅化学地感型 感光剤の魔光管現像前の熱処理において前記化学増感型感光剤に与える熱量に分布を持た せ、前記鬼光された問題配列精造のパターンの内の一光温度以上に加熱された部分のみの パターンが現像されるようにしたことを特徴とする。

請求項2にかかる発明は、請求項1に記載のパターン形成方法において、前記器光後現 像前の熱処理は、赤外線ランプあるいは赤外線レーザからの赤外線光により加熱して前記 化学増級型線光和に与える熱量に分布を持たせる処理であることを特徴とする。

請求項3にかかる発明は、請求項1に記載のバターン形成方法において、前記鑑光後現 像前の熱処理は、凹凸形状の加熱アレートの凸部を前記化学増惠型感光剤に接触又は近接 させて加熱して前記化学増惠型感光剤に与える熱量に分布を持たせる処理であることを特 数とする。

請求項4にかかる発明の周期配列構造のパターン形成装置は、ひとつの光源で発生した 略コヒーレントな光を複数の光波に分波し互いに干渉させ、試料の上面に予め塗布した化 学館感型感光剤を周期配列構造のパターンで露光する干渉露光手段と、該干渉露光手段に より前記パターンで露光された前記化学増感型感光剤を有する前記試料に対して異なった 分布で熱量を与えて前記試料表面に温度分布を形成する加熱手段とを具備することを特徴 とする。

請求項5にかかる発明は、請求項4に記載のバターン形成装置において、前記加熱手段 は、赤外線光を前記化学増密型感光剤に対して部分的に走査する赤外線定査機構からなる ことを結婚とする。

請求項6にかかる発明は、請求項4に記載のバターン形成装置において、前記加熱手段 は、赤外線を告透過する部分と遮蔽する部分を有し物配化学地感型死光剤に対面して配置 されるマスクと、該マスクに対して前記化学地感型感光剤と反対側から前記赤外線を一様 に照射する赤外線光源とからなることを特徴とする。

請求項マにかかる毎明は、請求項4に記載のバターン形成装置において、前記加熱手段 は、前記化学増整型感光剤に対面する側が凹凸形状に形成され所定の温度に加熱された加 熱アレートからなることを特徴とする。

【発明の効果】

[0008]

本発明によれば、ひとつの光源で発生した略コヒーレントな光を複数の光波に予波して いに干渉させて行う干渉露光法により、試料上面に予め途布した化学端密埋塞光剤が唇別期 配列構造のパターンで露光し、その化学端密型&光剤の露光後現像前の熱処埋において化 学端密型&光剤に与える発量に分布を持たせ、その結果として試料表面に温度分布を形成 するので、周期性の高い配列構造のパターン中の任意の場所に構造欠陥を形成できる。化 学地密型&光剤の露光後現像前の熱処理において化学地密型&光剤に与える熱量に分布を 持たせるには、赤外線ランプあるいは赤外線レーザからの赤外線光により加熱する、ある いは凹凸形状の加熱プレートの凸部で前記化学地密型&光剤に接触又は近接させて加熱す るので、その参加型も簡和に実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0009]

本発明では、ウエハ等の試料の表面に化学増感型感光剤を塗布し、この化学増速型感光 剤に複数の光波を使用する干渉霧光波を用いた霧光により周期配材精道のバターンを形成 し、霧光後で現像前のPEB(Post Exposure Bake)と呼ばれる熱処理により部分的に試 料を所定温度にベークする。上記した化学地感型感光剤は、霧光前ベーク条件(温度、雰 囲気、時間)、霧光条件(霧光波長、霧光強度、霧光時間)、霧光後現像前のPEB条件 (温度、雰間気、時間)によって、形成、現像)されるバターンの品質が決まる感光剤で ある。例えば、適当な温度でPEB処理を行うと周期配列精造のパターンが現像される露 光量であっても、PEB温度が低いと全く現像されないことがある。

【0010】

本発明ではこの特性を利用して、試料上の化学増感型感光剤を干渉霧光法により霧光して全面に一様に周期配列精造のパターン(潜像)を形成し、次にPEB処理時に加熱温度に不均一位か布を持たせることにより、適正露光条件とPEBの適正温度条件の両方を満たした領域でのみ周期配列精造のパターンの形成(現像)が行われるようにし、露光されてりPEBの適正温度条件を満たさない前域ではそのパターンが形成されないようにして、周期配列構造のパターン中に構造欠陥を導入する。

[0011]

遊駅的に試料表面の化学増速型感光剤をベークするには、赤外線レーザ光を走査して加 熱する、マスクを試料に対向近接させて裏面より赤外線光を一根照射して加熱する。凹凸 形状の加熱アレートを試料表面に接触又は近接させて加熱する。などの方法がある。 【0012】

赤外線レーザ光を使用する場合には、赤外線レーザ光源、スイッチまたはシャッター 赤外線レーザ光を 2次元的に試料上の化学増密型感光剤に走査する機構等を有する赤外線 走査機構を使用して、赤外線レーザ光を試料表面上の化学増密型感光剤の所望の部分のみ に走査して当該所望の部分のみを加換する。

[0013]

また、マスクを使用する場合は、赤外線光を透過する部分と遮光する部分で構成された マスクに赤外線ランプ等の赤外線光源からの赤外線光を一様に昭射1. 赤外線光を透過す る部分を透過した赤外線光を利用して部分的に試料表面の化学増展型感光剤を加熱する。 【0014】

加熱プレートを使用する場合には その加熱プレートの表面(試料に対向するする面) を凹凸形状に形成する。試料上の化学増感型感光剤は、凸部が接近した部分のみPEB条 件を満たし、凹部に対応する部分は温度が低すぎてPEB条件を満たさないようにする。 PEB条件を満たさない部分には、化学増感型感光剤の反応メカニズムで重要な役割を果 かす酸の発生量が少かすぎて反応が進まず かとえ十分な露光量が与えられていても最終 的な周期配列構造のパターンを現像することができない。

【0015】

以上のようにして、本発明では、試料表面上の化学増感型感光剤に周期配列構造のパタ ーンを一様に霧光して潜像を形成し、その潜像の内の適当なPEB条件を満足した部分の 周期配列構造のパターンのみが現像されるようにする。

[0016]

図1は周期配列構造のパターンの露光(潜像形成)を行うための2光波干渉露光装置(干渉露光手段)の構成図である。ウエハ等の試料114の表面には、使用するレーザ光に より潜像が形成される化学増感型感光剤113をあらかじめ塗布しておき、その塗布の後 で露光前にベーク処理をしておく。図1に示した2光波干渉露光装置では、レーザ光10 1がビームスプリッタ102で2つの分波光103,104に分波され、それぞれの分波 光103,104はミラー105,106で光路を変更され、レンズ107,108で集 光され、ピンホール板109、110を通過することにより同折光111、112となり 、化学増感型感光剤113に対して異なる角度で照射され、そこで光波干渉が起こり、化 学増感型感光剤113には非常に良い周期性を持ったライン・アンド・スペース状の周期 配列構造のパターンの強度分布の光となって到達する。

【0017】

化学増感型感光剤113の光の強度が強い部分は、適当な温度でPEB処理するとボジ (ネガ)型感光剤の場合には溶解(不溶化)する。光の強度の弱い部分は、適当な温度で PEB処理しても溶解(不溶化)しない。さらに、光の強度が強くてもPEB処理条件が 適当でないと、ボジ (ネガ)型感光剤は溶解 (不溶化)しない。本発明では、露光により 周期配列構造のパターンの潜像が形成された化学増感型感光剤に対して、部分的にPEB 条件を満たすように、部分的な加熱処理を行う。以下にその部分的な加熱処理を行う実施 例を示す。

【実施例】

【0018】

図2は赤外線レーザ光を利用して化学増感型感光剤113を部分的に加熱する赤外線走 香機構の構成図である。ここでは、部分的に試料114の表面の化学増換型感光剤113 を加熱するために、化学増感型感光剤113を感光させない波長のレーザ光として赤外線 レーザ光を用いる。赤外線レーザ光源201から出射した赤外線レーザ光202は、ミラ -203、スイッチング用可動ミラー204を経由し、回転多面鏡205とf θレンズ2 06を使用した光走査光学系207により走査光208となり、化学増感型感光剤113 上を走査される。このとき、試料14を走査光の走査方向(主走査方向)と直交する方向 (副走香方向) に移動させれば、化学増感型感光剤113の所定の領域のみが加熱される 。走査光を主走査方向と直交する副走査方向に同時に移動させても良い。レーザ光はスイ ッチング用可動ミラー204によってON/OFFされる。 【0019】

光走香光学系207はレーザ光を走査するための機構であれば、回転多面鏡205と f θレンズ206の組み合わせ以外でもかまわない。さらに、スイッチング用可動ミラー2 0.4は、これに限られず、光走査光学系207に同期した回折格子型の反射スイッチング

素子やDMDなどの反射スイッチング素子などを使用して、レーザ光のON/OFFを制御するものでも良い、以上により、スイッチング用可動ミラー204等のスイッチング素子と光走査光学系207を組み合わせて任意の部分に赤外線レーザ光を照射できるようになる。なお、レーザ光のON/OFFと走査が可能であれば、これ以外の赤外線走査機構を使用しても良い。

[0020]

以上のような赤外線レーザ光の走査とその走査のON/OFFのスイッチングが可能な 赤外線を走機構を使用することで、化学増感型感光剤113に所望のパターンの熱分布を 実現することができるようになる。十かな光強度で露光され、かつ、適当なPEB温度条 件を満たすような熱量が与えられた領域は、化学増感型感光剤113の変質(ボジ型なら 可溶化、未力型なら不溶化)が生じる。

【0021】

周期配列構造のパターツの形成においては、露光時の光の強度分布とPEB処理時の温度分布の2つで、窓光現変質の条件を制即することができる。この場合には、露光前ベーク処理条件はパターン形成に必要な重合条件とする。もちろんPEB処理条件を適当に選択して、露光強度と露光前ベーク処理条件をパラメータとして憲光網変質の条件を制卸しても良いが、PEB処理条件で制御したほうが制御性が良い。

【0022】

以上の結果、2 光波子洋電光光素置を使用して霧光した非常に精度の高い周期風知精治の パターンを試料表面の特定の領域のみに形成することができる。また、窓光により潜像と して形成された周期短利精造のパターンの内のある領域だけ選択的にPE B 温度を上げな いことが可能となり、その領域のみ最終的な周期短列精造のパターンとして現像されない ようにすることができる。その場合には周期配列構造のパターン中に精造欠陥が導入され ることになる。

[0023]

| 例えば、東京応化製の化学地感型感光剤(TIMP-IP/856)即)を使用して、露光前ペーク を90℃で60秒行い、適正露光量で露光して周閉路の開造のパターンの消像を形成し、 その後PEBを110℃で90秒行うと、適当なアルのJ規像液で現像した後に周閉配列 構造のパターンが形成されるが、PEB温度の低い領域(例えば50℃など)では周閉配列 別構造のパターンは形成されない、温度差をどの程度必要とするかは、使用する感光剤の 種類と脚度、電光を含むたがしない。

【実施例】

【0024】

【0025】

この赤外線遮光マスク306は、光露光法に使用されるマスクのような構造をしていて も良いし、X線マスクのような清い赤外線透過材に赤外線遮光メタルを配置したものでも 良い、また所望の形状によっては、ステシル構造を採用しても良い。このような赤外線 遮光マスク306と赤外線照射装置を使用することで、化学増感型感光剤113上に所望 のパターンの熱介在を実材することができるようになる。

【0026】

十分な強度で露光され、かつ、PEB温度条件を満たすような熱量が与えられた化学増 窓型感光剤113の削減は、感光剤の変質(ボジ型なら可溶化、ネガ型なら不溶化)が生 とる。震光時の光の強度分布とPEB処理時の温度分布の2つで、感光剤変質の条件を制 倒することができる。

[0027]

以上の結果、2光波子地露光装置を使用して露光した非常に精度の高い周期原列精造の パターンを試料表面の特定の領域のみに形成することができる。また、第光により潜像と して形成された周期配列精造のパターンの内のある領域だけ選択的にPEB温度を上げな いことが可能となり、その領域のみ最終的な周期配列精造のパターンとして現像されない ようにすることができる。その場合には周期配列構造のパターン中に構造欠陥が導入され ることになる。

[0028]

例えば、東京近化製の化学増感型要売が利(TIME-1956のIIP)を使用して、露光前ベーク 多り0でで60秒行い、適正露光量で露光して周期配列構造のパターンの消像を形成し、 その後PEBを110でで90秒行うと、適当なアルカリ現像液で現像した後に周期配列 構造のパターンが形成されるが、PEB温度の低い領域(例えば50でなど)では周期配列 制造のパターンは形成されるが、PEB温度の低い領域(例えば50でなど)では周期配列 種類と関厚、露光条件などに強く枢存する。

[0029]

なお、赤外線連光マスクとしてアルミで作製されたステンシルマスクを用い、これと赤 外線ランフを使用して、赤外線を化字準感型感光剤 1.1 3の表面に照射すると、照射され た部分の温度が上昇してPEB条件を潜たすことができ、その結果としてその領域に周期 配列構造のパターンを形成することができる。ステンシルマスクの材料は、赤外線を遮光 するものでまれば、どんな材料を使用してもかまわない。

【実施例】

【0030】

図4は四凸形状の加熱プレートを利用して化学構態型感光剤を部分的に加熱する機構の 説明図である。部分的に試料114の表面の感光剤113を加熱するために、表面が四凸 形状に形成された加熱プレート401を用いる。402は凸部、403は四部である。加 熱プレート401の材質は金属でも良いしガラスなどの絶縁物でもかまわない、加熱プレート4010試料114と対面しない面をヒータにより加熱することで、加熱プレート401の試料114と対面しない面をヒータにより加熱することで、加熱プレート401の試料114と対面とある。100311

ここで、化学増盛型感光剤113を塗布した試料114としてのウエハ501を2光波 干渉電光法で電光して凹凸形状の加熱アレート401で加熱してPEBする手法について 図5を参照して説明する。

[0032]

 なる。化学増整型感光剤113において、十分な強度で需光され、かつ、PEB温度条件 を満たすようた熱量が与よられた加熱制度504 (図50)には、感光剤の変質(ボジ 型なら可溶化、ネガ型なら不溶化)が生じる。霧光時の光の強度分布とPEB処理時の温 度分布の2つで、感光剤変質の条件を制御することができる。

[0033]

以上の結果、2光波干渉露光装置を使用して霧光した非常に精度の高い周期配列精造のパターン505を試料表面の特定の領域のみに形成することができる(図5(f))。また、霧光により治像として形成された周期配列構造のパターンの内のある領域だけ選択的にPEB温度を上げないことが可能とかり、その領域のみ最終的な周期配列構造のパターンとして規範されないようにすることができる。その場合には周期配列構造のパターン中に構造欠陥が導入されることになる。

【0034】

| 网名は、東京近代製の仁学増感型悪を制(TIME-IPS-GOIP)を使用して、露光前バーク を90℃で60秒行い、適正露光量で露光して周囲配列構造のパクーンの消傷を形成し、 その後PBBを110℃で90秒行うと、適当なアルカリ現像液で現像した後に周囲配列 構造のパターンが形成されるが、PEB温度の低い領域(例えば50℃など)では周期配列 別構造のパターンは形成されない、温度洗をどの程度必要とするかは、使用する感光剤の 種類と関厚、電光条件をとに換く依存する。

[0035]

この場合、ヒータを内蔵し表面に凹した有する加熱プレートを周期配列構造のパターン の溶像を形成した化学博整型整光剤に近接させるとき、そのギャップを0μm、数mmに すると、凸部が近接した部分の化学増整型感光剤の温度がPEB条件を満たした際に、そ の部分にのみ周期配列構造のパターンが形成される。

【図面の簡単な説明】

[0036]

- 【図1】2光波干渉露光装置の構成図である。
- 【図2】赤外線走杏橋構の構成図である。
- 【図3】マスクを使用して赤外線を部分的に照射して加熱する機構の構成図である。
- 【図4】凹凸形状の加熱プレートを使用して加熱する機構の構成図である。
- 【図5】ウエハ上の化学増感感光剤に対し露光し凹凸形状の加熱プレートを使用して加熱 する処理の説明図である。

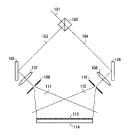
【符号の説明】

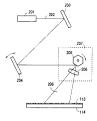
【0037】

- 101:レーザ光
- 102:ビームスプリッタ
- 103,104;分波光
- 105, 106: ミラー
- 107.108:レンズ
- 109,110: ピンホール板
- 111,112:回折光
- 113:化学增感型感光剂
- 114:試料
- T T . T . WALL
- 201:レーザ光源
- 202:レーザ光 203:ミラー
- 204:スイッチング用可動ミラー
- 205:回転多面鏡
- 206: f θ レンズ
- 207:光走查光学系
- 208:走査光

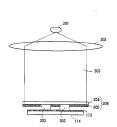
- 301:赤外線光源
- 302:レンズ
- 303:赤外線光
- 304:支持材
- 305:メタル
- 306:赤外線遮光マスク
- 401:凹凸形状の加熱プレート
- 402:凸部
- 403:凹部
- 501:ウエハ 502:露光光の強度分布
- 503:潜像
- 504:加熱領域
- 505:現像後のパターン

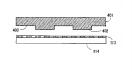
[2]



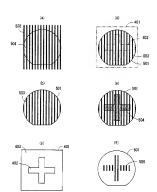


[23]





【図5】



(51) Int. Cl. 7	FI			テーマコード(参考)
HO1L 21/027	G 0 2 B	6/12	Z	
// G03F 7/38	G 0 2 B	6/12	M	
	G03F	7/38	511	